06.2

## Микроволновые переключатели на 4H-SiC p-i-n-диодах

© А.В. Блудов, Н.С. Болтовец, К.В. Василевский, А.В. Зоренко, К. Зекентес, В.А. Кривуца, Т.В. Крицкая, А.А. Лебедев

НИИ "Орион", Киев, Украина

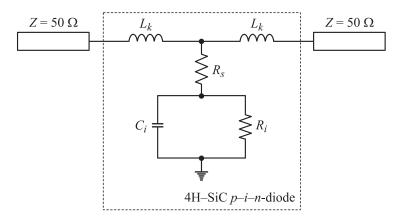
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург Institute of Electronic Structure and Laser, Microelectronics Research Group, Foundation for Research and Technology–Hellas, Heraklion, Greece

Поступило в Редакцию 30 апреля 2003 г.

Рассмотрены вопросы моделирования и создания микроволнового модулятора на 4H–SiC p-i-n-диодах. Впервые приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований микроволновых характеристик 4H-SiC p-i-n-диодов и параметров микрополоскового модулятора на их основе в диапазоне частот от 1 до 10 GHz. В исследованных схемах включения диодов получены значения потерь пропускания  $0.8 \div 8 \, \mathrm{dB}$  и развязки  $-15 \div -18 \, \mathrm{dB}$ . Полученые экспериментальные значения параметров модуляторов в основном определяются параметрами диодов и хорошо согласуются с расчетом.

Микроволновые модуляторы на кремниевых p-i-n-диодах обеспечивают время переключения от единиц наносекунд до миллисекунд и коммутацию СВЧ-мощности от сотен милливатт до единиц киловатт. Однако модуляторы с временами переключения  $1\div 10$  пѕ обеспечивают коммутацию СВЧ-мощности не более нескольких сотен милливатт. Кроме того, рабочая температура кремниевых p-i-n-диодов не превышает  $125^{\circ}$ C [1]. Достигнутый уровень параметров является предельным и определяется уже параметрами кремния.

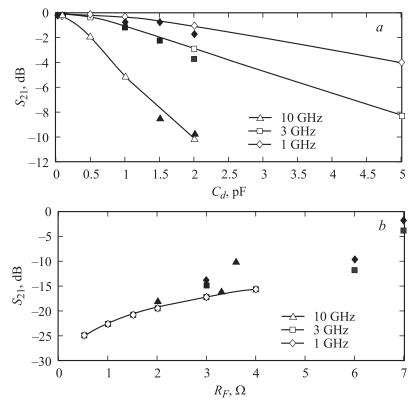
Совокупность функциональных свойств карбида кремния и уровень развития технологии диодных структур  $p^+ - n - n^+$ -типа создают реальные предпосылки для создания микроволновых переключателей с быстродействием  $2 \div 10\,\mathrm{ns}$  и коммутируемой мощностью от сотен ватт до киловатт и рабочей температурой до  $500^\circ\mathrm{C}$  [2,3]. В этой статье проведены результаты моделирования микроволновых модуляторов на SiC p-i-n-диодах для определения требований к параметрам эквивалентной схемы диода и исследований созданных на основе



**Рис. 1.** Эквивалентная схема модулятора на p-i-n-диоде. Для режимов пропускания и запирания изменялись значения  $R_F$ ,  $C_i$  ( $V_{ar}$  — блок переменных).

моделирования прототипов микроволновых модуляторов, работающих в диапазоне частот  $1 \div 10 \, \mathrm{GHz}$ .

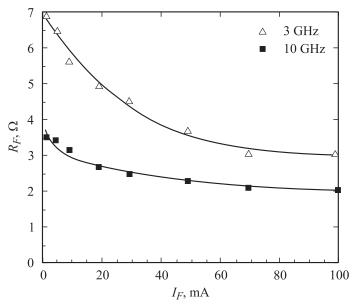
С помощью созданной нами модели диода [4] проведен анализ эквивалентной схемы микрополоскового модулятора при параллельном включении диода в линию передач. Эквивалентная схема модулятора приведена на рис. 1. Модулятор рассматривался в виде двух участков линии передач TL<sub>1</sub> и TL<sub>2</sub> и параллельно включенного в линию диода (4H-SiC p-i-n-диод). Для обеспечения подачи смещения в линию включены блокировочные емкости С3 и С4. Модель диода представлена в виде прямого сопротивления i-области ( $R_{\rm Fi}$ ), емкости p-n-перехода  $(C_i)$ , сопротивления потерь  $R_s$ , индуктивности двух монтажных проводов  $(L_1 \ \text{и} \ L_2)$ , с помощью которых верхний электрод (анод) диода соединен с микрополосковой линией передач. Анализ проведен для частот 1, 3 и 10 GHz. На рис. 2 приведены результаты измерений и моделирования параметров СВЧ-диодов. Величина развязки в рассматриваемой схеме включения определяется в основном прямым сопротивлением диода и практически не зависит от частоты. Для обеспечения развязки 20 и 25 dB необходимо иметь прямое сопротивление диода 1.6 и  $0.5\,\Omega$  соответственно. Потери в переключателе зависят от



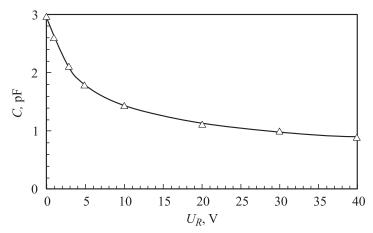
**Рис. 2.** Расчетные (незаштрихованные) и экспериментальные (заштрихованные) зависимости потерь пропускания в модуляторе от емкости  $C_i$  (a) и развязки от прямого сопротивления  $R_F$  p-i-n-диода (b).

частоты и определяются в основном емкостью диода. Потери не более  $1\,\mathrm{dB}$  могут быть получены на частотах  $10,\,3$  и  $1\,\mathrm{GHz}$  при емкостях диода не более  $0.3,\,1.0$  и  $2.0\,\mathrm{pF}$  соответственно.

В качестве переключательных диодов использовались 4H–SiC  $p^+$ –n– $n^+$ -диоды с диаметром мезаструктуры 60  $\mu$ m, описанные в [5]. Для определения параметров эквивалентной схемы SiC-диода исследовались зависимости прямого сопротивления ( $R_F$ ) от тока на частотах 3



**Рис. 3.** Зависимости  $R_F$  от прямого тока 4H–SiC p-i-n-диода при f=10 и 3.0 GHz.

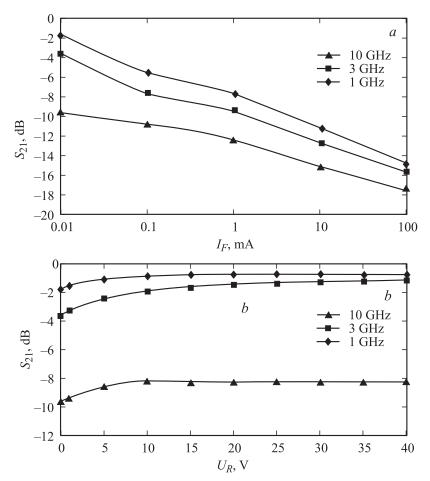


**Рис. 4.** Зависимость емкости 4H–SiC p-i-n-диода от обратного напряжения  $(f=1\,\mathrm{MHz}).$ 

и 10 GHz, емкости от обратного напряжения и индуктивности монтажа на частоте 10 GHz. Результаты измерений приведены на рис. 3, 4. Как видно из рисунков, СВЧ-сопротивление диода при прямых токах 50 mA находится в пределах  $2 \div 4\,\Omega$ . Сопротивление на частоте 10 GHz существенно меньше, чем на 3 GHz. Емкость диодов на частоте 1 MHz при обратном смещении в интервале  $0 \div 40\,\mathrm{V}$  изменяется от 3 до  $0.6\,\mathrm{pF}$ . Индуктивность выводов, измеренная на частоте 10 GHz, составляет  $0.6\,\mathrm{nH}$ . Время обратного восстановления при переключении с прямого тока  $10\,\mathrm{mA}$  на обратное напряжение  $15\,\mathrm{V}$  составляет  $3\,\mathrm{ns}$ . Время жизни неосновных носителей заряда, определенное из осциллограмм переключения диода в этих же режимах, составляет  $7 \div 8\,\mathrm{ns}$ .

Экспериментальный образец переключающего устройства представлял собой отрезок микрополосковой линии передач с параллельно включенным диодом. Макет соединен с измерительным трактом с помощью микрополосково-коаксиального перехода. Результаты измерения параметров переключающего устройства на частотах 1, 3 и 10 GHz приведены на рис. 5. Максимальное значение развязки 18 dB получено на частоте 10 GHz, минимальные потери 0.8 dB получены на частоте 1 GHz. Наблюдается корреляция зависимостей развязки, прямого сопротивления  $(R_F)$ , а также потерь пропускания от емкости. Значения потерь запирания на участке насыщения удовлетворительно коррелируют с величиной прямого сопротивления диода (сравнивались  $S_{21}$  и  $R_F$  при одинаковых значениях прямого тока). Полученные экспериментальные значения потерь пропускания и развязки при заданных значениях емкости и сопротивления диода (которые изменяются в зависимости от обратного напряжения и прямого тока) показаны на рис. 2 в виде экспериментальных точек. Значение потерь пропускания приемлемо согласуется с результатами, полученными при моделировании переключателя.

Достигнутый уровень параметров переключателей определяется уже в основном параметрами диодов. Для повышения уровня развязки и снижения потерь пропускания до значений, которые можно было бы использовать в радиотехнических устройствах, и чтобы полностью реализовать потенциальные возможности СВЧ-приборов на SiC, необходимо снижение прямого сопротивления диодов при рабочих режимах смещения до  $0.5 \div 1.0 \, \Omega$ , емкости диода при обратном смещении  $0.1 \div 0.2 \, \mathrm{pF}$  для частоты  $10 \, \mathrm{GHz}$ ,  $0.5 \div 1.0 \, \mathrm{pF}$  для частоты  $3 \, \mathrm{GHz}$  и  $1.5 \div 2 \, \mathrm{pF}$  для частоты  $1 \, \mathrm{GHz}$ .



**Рис. 5.** Экспериментальные зависимости развязки в модуляторе от прямого тока  $(I_F)$  через диод (a) и потерь пропускания от обратного напряжения  $(U_R)$  (b) на разных частотах. Потери в микрополосковой линии с элементами смещения и разъемах менее 1.5 dB.

Заключение. Показана возможность создания СВЧ-модулятора на 4H–SiC  $p^+$ –n– $n^+$ -диодах в диапазоне частот  $1\div 10\,\mathrm{GHz}$ . Полученные экспериментальные значения потерь пропускания (0.8 dB на частоте  $1\,\mathrm{GHz}$ ) и развязка ( $-18\,\mathrm{dB}$  на частоте  $10\,\mathrm{GHz}$ ) удовлетворительно описываются моделью диода и определяются в основном достигнутым уровнем прямого сопротивления диодов ( $R_F$ ) при заданных значениях емкости диода.

Работа выполнена при поддержке проектов INTAS 01-603 и NATO SfP-978011.

## Список литературы

- [1] Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды / Справочник под ред. Б.А. Наливайко. Томск: МТП "Раско", 1992.
- [2] Лебедев А.А., Челноков В.Е. // ФТП. 1999. Т. 33. В. 9. С. 1096–1100.
- [3] Robert J.Trew et al. // Proceedings of the IEEE. 1991. V. 79. N 5. P. 598–619.
- [4] Пакет прикладных программ Advanced Design System 2002. Agilent Technologies.
- [5] Vassilevski K., Zekentes K., Constantinidis G., Strel'chuk A. // Solid State Electronics. 2000. V. 44. N 7. P. 1173–1177.